

PILA PRESENCIAL

FORMULARIO DE CARGA DEL FIB

CONVOCATORIA: 2025-2 PILA Presencial

INSTITUCIÓN: Instituto Tecnológico de Chihuahua

País: Mexico

Ciudad: Chihuahua

Tipo de Institución: Público

Régimen: Federal

Titular de la Institución (Rector o Representante Legal): Dr. Alfredo Vilalba Rodríguez

Fecha de fundación: 1948-09-26

Calle: Av. Tecnológico 2909, Tecnológico, 31200 Chihuahua, Chih., México

Sigla: ITCH

URL: <https://itchihuahua.mx/>

RESPONSABLES PILA

Apellido	Nombre	Cargo	Teléfono	Mail	Celular de Emergencia
HERNÁNDEZ CHÁVEZ	ROBERTO	Jefe de Proyecto de Internacionalizaci ón	6142475164	roberto. hc@chihuahua. tecnm.mx	6141844166

Apellido

Nombre

Cargo

Teléfono

Mail

Celular de
Emergencia

ESTUDIANTES

Posee Ofertas para Estudiantes:

Sí

Plazas por Asignación:

14

Plazas a Concertar:

1

Calendario Académico/Ciclo Escolar-Año:

18-ago-2025 a 19-dic-2025

Fecha límite de recepción de Cartas de Postulación:

2025-04-30

Periodo Vigencia de Beneficios:

11-ago-2025 al 17-dic-2025

Sesión de Orientación Obligatoria:

11/08/2025

Periodo de Vacaciones:

No aplica

Periodo de Exámenes Finales:

8-12-2025 al 12-dic-2025

Periodo de Envío de Calificaciones Finales:

15-dic-2025 al 17-dic-2025

Carga Mínima y Máxima de Asignaturas Obligatorias para Estudiantes de Intercambio:

Carga mínima 2 materias y máxima 5 materias

Indicar los Documentos que Deben Enviar las IES de Origen con las Postulaciones de sus Estudiantes:

Identificación oficial con fotografía de la IES
Certificado médico
Copias de seguros
Kardex
Plan de estudios del programa educativo (retícula o currículo)

Carreras/Programas Académicos Participantes:

Ingeniería Mecánica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Química
Ingeniería en Materiales
Ingeniería en Sistemas Automotrices (hasta 4 semestre)
Ingeniería Mecatrónica (hasta 4 semestre)
Licenciatura en Administración
Maestría en Gestión Administrativa
Maestría en Sistemas de Manufactura
Maestría en Ingeniería Mecatrónica
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica
Doctorado en Ciencias en Ingeniería Electrónica

UNIDADES ACADÉMICAS ESTUDIANTES

Unidad Académica

Activo para Carga del FIB

ACADÉMICOS

Posee Ofertas para Académicos:

Sí

Plazas Disponibles:

6

Facultades o Unidades Académicas:

Departamentos de:

Ingeniería Eléctrica - Electrónica

Ingeniería Metal-Mecánica

Ingeniería Química

Ingeniería Industrial

Ciencias Económico-Administrativas

Calendario Académico:

18-ago-2025 a 19-dic-2025

Fecha límite de recepción de Cartas de Postulación:

2025-04-30

Periodo de Vigencia de Beneficios:

Por el período asignado (15 a 30 días) dentro del período 11-ago-2025 a 17-dic-2025

Periodo de Vacaciones:

No aplica

INVESTIGADORES

Posee Ofertas para Investigadores:

Sí

Plazas Disponibles:

1

Facultades o Unidades Académicas:

División de Estudios de Posgrado e Investigación

Calendario Académico:

18-ago-2025 a 19-dic-2025

Fecha límite de recepción de Cartas de Postulación:

2025-04-30

Periodo de Vigencia de Beneficios:

Por el período asignado (15 a 30 días) dentro del período 11-ago-2025 a 17-dic-2025

Periodo de Vacaciones:

No aplica

GESTORES**Posee Ofertas para Gestores:**

Sí

Plazas Disponibles:

4

Facultades o Unidades Académicas:

Subdirección Académica
Subdirección de Planeación y Vinculación
Subdirección Administrativa

Calendario Académico:

18-ago-2025 a 19-dic-2025

Fecha límite de recepción de Cartas de Postulación:

2025-04-30

Periodo de Vigencia de Beneficios:

Por el período asignado (7 a 15 días) dentro del período 11-ago-2025 a 17-dic-2025

Periodo de Vacaciones:

No aplica

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información del Viaje:

El tecnológico facilitará el transporte desde el aeropuerto.

Condiciones de Hospedaje:

Los estudiantes serán hospedados en casa de estudiantes locales.
En las demás categorías el hospedaje será en casas de asistencia.

Condiciones de Alimentación:

La alimentación se proporcionará en donde sean hospedados y en el tecnológico.

Costos Estimados por Mes que Deberá Asumir el Estudiante, Académico, Investigador y/o Gestor:

3,000 pesos mensuales

Condiciones Especiales para Personas en Situación de Discapacidad:

No contamos con instalaciones adecuadas para personas con discapacidad.

Contacto de Emergencia:

1. Roberto Hernández Chávez 614-247-5164
2. Yadira Flores 614-404-4321
3. Itzel Palacios 614-280-7243

COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

Nombre de la persona que llena el formulario: ROBERTO HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Cargo: JEFE DE PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN

Correo electrónico: roberto.hc@chihuahua.tecnm.mx

() Manifiesto que la institución se compromete a cumplir con las becas de hospedaje y alimentación definidas en este formulario, así como los demás compromisos estipulados en la convocatoria para los estudiantes, académicos, investigadores y gestores que se reciban a través del esquema de intercambio del programa PILA.



ESTE ANEXO ES PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO DE INTERCAMBIO ACADÉMICO CELEBRADO ENTRE LA "ASCUN", LA "ANUIES" Y EL "CIN" EL 25 DE OCTUBRE DE 2017.